

参加・講演募集

第17回関西支部学術講演会

主催 日本セラミックス協会関西支部

協賛 日本化学会, 応用物理学会, 粉体粉末冶金協会, 粉体工学会

日時 2023年7月14日(金) 10:15~17:30予定

場所 近畿大学 東大阪キャンパス 11月ホール

会場へのアクセス: <https://www.kindai.ac.jp/access/> (ご都合のよい経路をお選びください)

東大阪キャンパス地図: <https://www.kindai.ac.jp/about-kindai/campus-guide/higashi-osaka/>

内容 本会は、関西地区におけるセラミックス関連の学術研究発表および討論を通じて、産学官に跨る積極的な学術・技術交流を促進するとともに、若手研鑽の活気ある場を提供するために開催します。著名な研究者による最先端の講演をはじめとして、気鋭の若手による挑戦的な研究発表、研究力育成のための学生によるポスター発表を行います。招待講演を企画するとともに、一般講演やポスター講演も幅広く募集します。産学官の相互理解と連携を推進するためにも、産業界からの研究発表および企業紹介をとくに歓迎します。

招待講演

講演1:「セラミックスの低温合成における液相析出法の位置付けと工業展開」

水畑 穰 様 (神戸大学大学院工学研究科応用化学専攻 教授)

講演2:「アパタイト核の生体活性能に着目した表面制御による生体環境適合材料の創出」

藪塚 武史 様 (京都大学大学院エネルギー科学研究科エネルギー基礎科学専攻 講師)

講演3:「X線分光を用いた機能性材料の構造解析(仮)」

朝倉 博行 様 (近畿大学理工学部応用化学科 講師)

表彰 学生・若手の研究活動のさらなる活性化に資するため、一般講演やポスター講演へ講演賞を設けます。さらに、学生講演賞の受賞者から数名を選出し、関西支部代表として関東支部の若手研究発表交流会にご参加いただく予定です*。その際の旅費、参加費、懇親会費などは関西支部が負担いたします。

(*新型コロナウイルスの感染拡大状況により変更となる可能性があります。)

講演募集 以下の要領で講演を募集いたします。本会では既発表論文でも講演可となっておりますので、皆様の積極的な申込をお待ちしております。申込方法については下記URLをご覧ください。

一般講演 大学・公設試・企業の研究者(ポスドクを含む)・博士後期課程学生による口頭発表

ポスター発表A: 大学・大学院生, 大学・公設試・企業の若手研究者の研究発表

ポスター発表B: 大学・公設試の研究室および企業紹介

※一般講演とポスター発表Aのどちらでもよい場合は、申込時に「一般/ポスターA」を選択して下さい。

※大学・大学院生(博士前期課程)はポスター講演にてご発表ください。

講演会参加費 関西支部30周年記念行事特別価格として無料です(ただし、以下のいずれかの会員種別に該当する個人、企業・団体の構成員であること。)

<セラミックス協会・協賛学協会員(一般, 学生)。セラミックス協会シニア会員・永年継続会員。支部賛助会員企業*, 本部特別会員企業**

(*:支部賛助会員一覧 <http://www.ceramic.or.jp/skansai/>)

(** : 本部特別会員一覧 http://www.ceramic.or.jp/cs/gaiyo/tokubetsu_list.html)

*非会員: 12,000 円/非会員学生: 6,000円(講演会当日に、受付にてお支払いください)

締切 研究発表申込:2023年5月19日(金)。予稿原稿提出:2023年6月9日(金)。参加申込:2023年6月9日(金)(予稿集の公開は7月7日を予定しています)

懇親会 開催はしない予定です

参加申込方法 申込先 URL: http://www.ceramic.or.jp/skansai/index_j.html (関西支部ホームページよりお申し込みください)

連絡先 〒577-8502 大阪府東大阪市小若江3-4-1

近畿大学 理工学部応用化学科 岡 研吾

TEL: 06-4307-3342, E-mail: touon17@apch.kindai.ac.jp